

MicroPatent's Patent Index Database: Record 1 of 1 [Individual Record of JP2001131535A]

Order This Patent

Family Member(s)

JP2001131535A 20010515 FullText

Title: (ENG) GRINDING COMPOSITION

Abstract: (ENG)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a grinding composition capable of obtaining a high quality ground surface while maintaining a high grinding speed and also having no surface defect.

SOLUTION: This grinding composition contains water, a grinding powder and an organic sulfonic acid-

based chelating compound.

Application Number: JP 31505999 A Application (Filing) Date: 19991105 Priority Data: JP 31505999 19991105 A X;

inventor(s): ishitobi takeshi : ko kimihiro : oki shigeo : hayashi yoshiki assignee/applicant/Grantee: SHOWA DENKO KK ; YAMAGUCHI SEIKEN KOGYO KK

Original IPC (1-7): C09K00314; G11B00584

Other Abstracts for This Document: CHEMABS134(25)356572W; DERABS C2001-573781

Patents Citing This One (1):

→ WO2004042812A1

20040521 FUJIMI INC JP; WAKO PURE CHEM IND LTD JP; KAWASE akihiro jp; miwa toshihiro jp; sakamoto kenji jp; hayashida

ICHIRO JP

POLISHING COMPOSITION AND RINSING COMPOSITION











First

prev

Next

Copyright © 2002, MicroPatent, LLC. The concents of this page are the property of MicroPatent LLC including without limitation all text, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page connot be reproduced without the express permission of the owner.

Family of JP2001131535

No additional family members are found for this document

Please use your browser's BACK function to return to previous screen

(18) 日本園特許庁 (尹)

四公開特許公報(A) (II)

特開2001-131535

(P2001-131535A)

(42) 公開日 平成13年5月15日(2001.5.15)

(\$1) Int. C.L. 7

識別級等 ಶಾಶ ೧

£ }

テーマコート (参考)

009K 3/14

009K

3/14 5 5 0 D 50112

550 2

G118 5/84

6118 5/84

.

審査議業 幸議求 落求項の数 9 ОL

(全 6 頁)

(21) 出顯番号

特難率11-315059

(71) 出籍人 900902094

昭和第三株式会社

(22) 総額田

華城日年11月5日(1889,11.5)

東京都港區是大門1丁目13番3号 (71) 出題人 000178310

仙口精研工業株式会社

爱如聚名古屋市绿区嘴海町母巴後153番地

(72) 発明者 石飛 健

養醫藥塩鼠市大字宗賀1番地

昭和第三株

式会社堪探工場內

(74) 代理人 100087828

奔躍士 小苔 模词 (外)名)

器終資に続く

(54) [美丽の名称] 研磨用翻成物

(57) [要約]

(課題) 高い研磨速度を維持しつつ、しかも表面欠略 のない高品質な研磨面が得られる研磨用組成物を提供す \$.

【修決手段】 木、研磨剤粉末、及び有機ホスホン酸系 キレート性化合物を含有する研磨用組成物である。

[特許請求の範囲]

《護末項1》 水、研磨剤粉末、及び有機ホスホン酸系 キレート性化合物を含有することを特徴とする研磨用組 成物。

【請求項2】 前読者機ホスホン酸系キレート性化合物 は、ジエデレントリアミンベンタメチレンホスホン酸、 ホスホノブタントリカルボン酸、ホスホノヒドロキシ酢 酸、ヒドロキシエチルジメチレンホスホン酸、アミノト リスメチレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホスホン 酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ヘキ サメチレンジアミンテトラメテレンホスホン酸、及びこ れらの境よりなる群から選択される少なくとも一種であ る請求項1に記載の研修用組成物。

(議求項3) 研磨用組成物全体に占める有機ホスホン 酸系キレート性化合物の比率は合計で0.01~5質量 物である誘求項1または2に鉛載の研磨用組成物。

【選求項4】 前記頭際割投末はアルミナである護求項 1~3のいずれかに記載の研磨用組成物。

【選求項5】 更に、研修促薬剤を含有するものである 議求項1~4のいずれかに記載の研修用組成物。

【議卓項6】 前記研略促進額は、有機酸またはその 塩、及び無機酸塩よりなる群から選択される少なくとも 一種である選求項5に記載の研磨用組成物。

【語来項7】 研察用組成物全体に占める研察促進剤の 比率は合計での、01~10質量等である選末項をまた は8に記載の研察用組成物。

【請求項8】 新記有機酸は、異酸、リンゴ酸、ウエン酸、またはグルコン酸である請求項6または7に定義の 健勝用組成物。

【請求項 6 】 誘車項 1~8のいずれかに複数の研磨用 組成物を用いて磁気ディスク面を研除する研除方法。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金属、プラスチック、ガラス等を整密構態仕上げするのに用いられる研修用組成物に関し、詳細にはコンピューターのパードディスクドライブに組み込まれる磁気ディスクの研察用組成物を用いれば、NiーP等がメッキされているアルミニウム磁気ディスク基級過を研防するに当たり、速い研察速度で、しかも要価欠陥のない高品質の額適せ上げ遊が得られる点で非常に有用である。

[0002]

【従来の技術】従来より、研察速度が違く、しかも高品 質の表面が得られるアルミニウム組象ディスク面研筋用 研験物能反物が様々授家されている。

【0000名】例えば、顕露速度を高く維持しつつ。しか もピット、実軽、スクラッチ等の表面欠縮のない高品質 な研集所を得る為の組成物として、グルコン酸や乳酸、 これらの金属塩からなる頻繁促進剤を含む維成物(特隆 平2…84485);モリブデン酸塩及びアルミニウム 塩の研磨促進剤を含む組成物(特簡平5-31115 3);ベーマイトと、ポリアミン系キレート化合物また はポリアミノカルボン酸系キレート化合物を含む組成物 (特開平11…92745)等が開示されている。

[0004]一方、急速に発展するコンピューターのパ 一ド分野では、ハードディスクドライブでの磁気ベッド と磁気ディスクの髑髏(新設プライングバイト)を狭く すれば記録密度を一層高めることができるという実務を 10 反映して、今までよりも更に高品質な仕上げ顔を有する ディスクの提供が物望されている。記録密度を高くする 為には、ディスクの平面度や平均度が良好で、しかも固 粗さ(Ra)が小さく、ビットや突起。スクラッチ、菱 にディスク外周場部に生じる器ダレがない等の特性を有 することが必要である。なかでもロュン約15人以下が 要求される高品質の研磨面においては、従来では許容さ れていた極微小ピットや突起であっても、薄盤の特性を 得るには問題となることから、こうした要求特性にも満 足し得る高品質仕上げ可能な研磨用組成物の提供が切望 20 されている。しかしながら、前距翻放物を含め、健康の 研解用組成物では、この様な温度の要求特性を満足する には来だ不充分であった。

[0005]

【本発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に 著目してなされたものであり、その目的は、高い研修連 度を維持しつつ、しかも表面欠陥のない高品質な研修商 が得られる研修用組成物を提供することにある。

[0006]

【漆瀬を解決するための手段】上池漆顔を解決し得た本 30 発明の研磨開朝成物は、水、研磨解粉末、及び有機ホス ホン酸系キレート性化合物を含有するところに要質を有 するものである。

【0007】ここで、よ総有機ホスホン骸条キレート性 化合物が、ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホ ン酸、ホスホノブタントリカルボン酸、ホスホノヒドロ キシ酢酸、ヒドロキシエチルジメチレンホスホン酸、ア ミノトリスメテレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホ スホン酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン 酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメチレンホスホン

40 酸、及びこれらの塩よりなる群から謝税される少なくとも一種であるもの、耐磨用組成物全体に占める有機ホスホン酸系キレート性化合物の比率が含針での、01~5 質養地であるものは本発明の好ましい能様である。

【0008】また。よ記録略和粉末としてはアルミナ、 シリカ、チタニア、ジルコニア等が使用されるが、特に アルミナの使用が推奨される。

【0009】本発明の研解用組成物には、菱に研密促進 剤を含有することが好ましい。ここで、上記研密促進剤 が、有機酸またはその塩、及び無機酸塩よりなる群から 50 選択される少なくとも一種であるもの、研磨用組成物金 体に占める研算促進剤の比率は合計での、01~10質 徴化であるものは本発明の好ましい能様である。

【0010】また、上記研磨促進剤のうち有機酸としては、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、またはグルコン酸が好ましい。

【0011】更に、上辺研審用組成物を用いて磁気ディスクボを研験する研密方法も本発明の範囲内に包含される

(sroo)

【発明の実施の影繁】本発明者らは、高い破豫違度を維持しつつ、しかも表面欠陥のない高品質な研磨面であって、近年における高度の要求特性をも満足し得る研磨用 組成物を提供すべく観察検討してきた。その結果、研磨 用組成物中に有機ホスホン健薬キレート性化合物を含有 するものは所期の目的を達成し得ることを発出し、本発 明を完成した。

【0013】即ち、本発明の研問問題成物は、水、研磨 到粉末、及び有機本ス本ン酸系キレート性化合物を含有 するものであるが、このうち有機ホスホン酸系キレート 性化合物を使用したところに本発明の最重要ポイントが 存在する。本差明着らの検討結果によれば、上記キレー ト性化合物は酸性度が高く、併用する研修課連剤(後記 する)と相撲ってディスク表面のは1ーPメッキ傷等に 作用して研磨効果を著しく高めると同時に、形成された 研密期のは1イオンと錯体化し、所謂キレート効果によ り、ディスク個への研磨額(N1P)の再付額(突起と して観察される)を防止する効果も奏する。従って、有 機本スポン酸系キレート性化合物を用いれば、有害な研 器解を研磨液と共に速やかに接出するというメリットも 後られる。

【0014】本発明に用いられる有機ホスポン酸素キレ 一下性化台物としては、ジエチレントリアミンベンタメ チレンホスホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸(以 下「PBTC」と路記する)、ホスホノヒドロキン群 微、ヒドロキシエテルジメチレンポスポン酸。アミノト リスメテレンホスホン数(以下、「NTMP」と略記す る)。ヒドロギシエタンジホスホン酸(以下、『HEO P」と路記する)、エチレンジアミンチドラメチレンホ スポン酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメデレンホス 市ン競等が挙げられる。本発期では、これらの塩類も用 いられ、例えばアルカリ金属塩(ナトリウム塩、カリウ ム塩等)、アンモニウム塩、有機アミン塩(モノメモル アミン、ジメチルアミン。トリメチルアミン、モノエチ ルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等のアル キルアミン簇;モイエタノールアミン。ジエタノールア ミン、トリエタスールアミン、モノイソプロバノールア ミン、ジメチルエタノールアミン等のアルカノールアミ ン類 (ピリジン等) 等を使用することができる。これら の有機ホスホン酸素キレート性化合物は、単独で使用し ても良いし、或いは2種以上併用しても構わない。

Ą.

【0015】研磨用組成物全体に占める有機ホスキン族 系キレート性化合物の比率は合計で0.01~5質量% の範囲であることが好ましい。0.01質量%未満で は、研磨速度向上効果が得られない。より好ましくは 0.05質量%以上である。但し、5質量%を増えると ピット、突起等の表面欠陥が発生する。より好ましくは 2質量%以下である。

【0016】また、本発明に用いられる研磨剤粉末はア ルミナが好ましい。上記アルミナは結晶条に関係なく、 10 ローアルミナ、8ーアルミナ、アーアルミナ等を用いる ことができるが、なかでも研察速度の高いαーアルミナ の使用が推奨される。また、アルミナの粒子径は、平均 粒子径で0、02~5月mの範囲であることが好まし く、要求される面相差等に応じて所望の粒径のものを避 宜選択することができる。疑略用組成物全体に占めるア ルミナの比率は1~30質量%であることが好ましい。 より好ましくは3貨量%以上、20貨量%以下である。 【0017】以上が本発明の磷酸用組成物を構成する基 本成分であるが、本党明では、更に研密効果を高める目 26 約で、研磨促進剤を含有しても良い。本発明に用いられ る研略促進剤としては、有機酸またはその塩、及び無機 酸塩よりなる群から選択される少なくとも一種であるこ とが好きしい。

【0018】このうち有機酸としては、飽和酸肪族カル ボン酸(乳酸等)、飽和脂肪族ジカルボン酸(マロン 酸、コハク酸、アジビン酸、リンゴ酸、適荷酸等)。飽 和脂肪族トリカルボン酸(クエン酸等)。不飽和脂肪族 ジカルボン酸(フマル酸等)。アミノ酸(ダリシン。ア スパラギン酸等)、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イ 20 ミノ二酢酸が挙げられ」有機酸塩としては、上記有機酸 のアルカリ金属塩(カリウム塩、ナトリウム塩等)、ア ンモニウム塩等が挙げられる。これらは単独で使用して も良いし、2種以上を併用しても構わない。また、無機 敵塩としては、硫酸塩(硫酸ナトリウム、硫酸マグネシ ウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニ ウム等)、硝酸塩(硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、 「積骸アンモニウム、硝酸第二鉄等」、塩化アルミニム、 スルファミン酸ニッケル等が挙げられる。これらは単独 で使用しても良いし、2種以上を併用しても構わない。 40 また、上記有機酸またはその塩、無機酸塩についても、 夫々単独で使用しても良いし、減いは2種以上を併用し ても構わない。従って、例えば上記有機酸若しくはその 塩、または無機酸塩を夫々単独で使用しても良いし、磁 いはこれらを支種以上組むせて使用する態線も本業限の 範囲内に包含される。このうち最も好ましい研磨特性が 得られるのは、有機酸と有機酸性の組合わせである。

【0019】 関、研密用組成物合体に占める研密促進期 の比率は合計での、01~10質差%であることが好ま しい。0 01質量%未満では、研密促進剤としての効 50 単に乏しい。より好ましくは0.03質量%以上であ

る。狙し、10数量%を超えるとピットや突起等が発生 し、研磨値の品質が低下する他、研磨剤溶液の粘性が高。 くなり過ぎたり、アルミナ粒子の凝集が発生する等、液 性にも悪影響を及ぼす様になる。より好ましくは5質量 多處すて以終

【ロロ20】歯、弱糖促進剤として、少なくとも有機酸 を含む混合形態 (有機酸と有機酸塩、有機酸と無機酸 塩、有機酸と有機酸塩と無機酸塩)の場合は、研磨用組 技物全体に占める有機酸の比率は0.002質量%以上 であることが好ましい。

【0021】要に本変朝の研磨用組成物中には、必要に 応じて、研磨用組成物に通常含まれる成分を含有しても 良く、例えば、添加剤としてアルミナゾル、卵面活性 别、洗净剂、防銹剂、防腐剂。自用蔬菜剂、表面改質剂 (セルロース類、スルファミン酸、リン酸等) を添加す ることができる。

【0022】尚、上遊した本発明の研磨用組成物を構成 する種々の成分濃度はハードディスク基板を研磨すると きの好ましい濃度である。従って、本発明組成物の調製 時には、上記遺復より遺障な過度物を誤製し、使用に翻 して上記遺産の範囲内に薄めて使用することもできる。 【0023】また、本発明の研磨用組成物のり出版は2 ~6の範囲が好ましい。

8

*【0024】以下実施例に基づいて本発明を詳遠する。 但し、下記実施例は、本金明を制限するものではなく、 前・後記の趣旨を造脱しない範囲で変更実施することは 全て本発明の技術範囲に包含される。

[0025]

【実施例】以下の要領で研磨用組成物を調製した後、研 磨特性を評価した。

【0026】7. 研磨用組成物の議算

まず、焼成炉にて水酸化アルミニウムを大気中で約12 10 00°Cに加熱処理することによりαアルミナを得た。こ のαアルミナを粉砕し、溜式分級して平均粒度で、6。 D. 7及び1. Oμmの各種アルミナ試料を調製した。 【0027】次に、表1及び表2の成分組成になる様、 水、土紀アルミナ、研密促進剤、及び必要に応じて有機 ホスホン酸系キレート性化合物を配合した後、混合し、 各種研磨剤を得た。得られた研磨剤を以下の研磨条件に 掛した。

[0028] 2. 研磨条件

被観磨ワークとして、81ードメッキした3. 5インチ 29 アルミディスクを用い、下記条件で研磨試験を実施し、 ディスク評価を行った。

[0028]

竹条銀結密額(f)

研磨試験機

98週間破磨機 [システム株工(株) 製]

凝像パッド

ポリテックスDG

常线网数数

上定盤28 rpm、下定盤45 rpm。

Sunffarpm

スラリー供給量 100ml/min

加工時間

Smin

施工能力

80 g / 6 m2

②ディスクの評価方法

研磨速度算出法 研磨削後のディスクの減少重量より算出。

(0030) 研磨網品質評価法 ビット、突起、スク ラッチを顕微鏡鏡鏡により針葉した。このうちピット及 び突起は、ディスクち枚の素薬を十文字に鍵察した観野 (×50倍) 中の個数を、また、スクラッチはディスク 1枚の表裏を十文学に観察した視野(×100倍)中の

ਿ数を失々係数した。

【0031】これらの結果を表す及び表2に供給する。

[0032]

13013

	@ T	ルミナ	HOCEN				25- 552-de-72 de-	BEFERR			
英級例	和聚	**	有機鼓		有機能塩/ 無機酸塩		有機ホスホン 数系キレート	研解速度	表面文局		
	050								彈緩	***********	スクラット
	us m	19 2 %	19.25	发囊%	機類	策囊%	BE RETUR	pem/min	(8)	*	6 00
1	8.7	8	n.	0.5	乳酸 ナトリウム	1.0	P810 03	1.35	5	2	1
2	0,8	s	乳酸	0.5	乳酸 ナトリウム	1.0	PSTC 0.3	1.07	9	8	2
3	1.9	8	150° 🚉	0.7	リンゴ酸 ナトリウム	0.2	P810 0.3	1.46	9	s	2
4	0.1	S	炒口酸	0.7	ルロ 酸 ナトリウム	0.2	PBTQ 0.3	1:39	9	3	7
5	0.8	8	920 酸	9.7	リンコ 酸 ナトリウム	9.2	PSTC 0.3	1,33	3	3	3
6	9.7	3	120° 88	0.7	ジロ で数 ナトリウム	02	P8T0 1.0	1.36	ø	5	3
7	Ø.)	8	サンコ 酸	8,0	ジュ 酸 ナドリウム	4.0	PBTC- 1.0	1.46	0	ş	2
8	0.7	š	りつご酸	6,7	り20 0数 ナトリウム	92	6.3	1.33	Q	2	ž
9	67	5	ÿ>3 7酸	6.7	りつ 酸 ナトリウム	0.2	NTMP 9.3	1.36	6	2	ž
10	0.7	5	沙工数	0.7	4501 巻 ナトリウム	02	PBTC-4Na 63	1,36	Đ	4	2
U)	0.7	3	グルコン酸	0.5	がみコン酸 ナトリウム	9.5	PBTC 6.3	1.25	0	1	2
13	0,7	\$	りつる酸	0.7		 /	PST0 0.3	1.32	٥	4	ž
13	0.7	ş			耐熱 7.43	i.s	PBTC 0.3	1.33	0	6	3
14	0.7	8	9237数	8.7	対数こyhu	0.3	PBT0 0.3	1.34	Q	4	2
15	87	ş	//5a 酸	0.7	ン3 酸ソータ 顕数7363	8.2 8.2	981C 9.3	1.38	0	8	5

[6033]

* [義2]

比较例	aアルミナ		研察保施制				有機ホスホン	美数额线器				
	和度 080 u m	\$. \$1 3 83	有機能		有機能進/ 無機難集		74 98 AVA AV	研盟運度	表面大能			
			13.53	S 2 %	&	6 3 %	イールキ系鑑	µ m/min	美元	l L'o⊦ Ø	スクラッキ 種	
Ť	0.7	ĕ	乳糖	9.5	乳酸ナトリウム	1.0	なし	1.18	9	5	182 4	
2	1.0	Ü	1/25" [88]	D.7	リン2 数 ナトリウム	0.2	なし	1.27	Ü	8	5	
3	0.7	8	りつゴ酸	6.7	リンコ 酸 ナトリウム	0.2	なし	1.18	٥	ÿ	3	
4	0,8	ő :	954 %	0.7	りンゴ 酸 ナトリウム	0.2	αL	6,93	1	9	3	
6	0.7	8	かるコン酸	0.6	があコン酸 ナトリウム	0.5	ζį.	80.1	Đ	6	4	
ŝ	67	8	りつ 酸	0.3			なし	1.35	1	8	Ą	
7	0.7	8			跨版743	1.0	ない	1,19	õ	10	5	
8	0.7	ង្គ	ツンコ 酸	0.7	選融ニッケル	0.3	të L	1,17	1	8	4	
9	0.7	6	Taik	0,3	リンゴ酸 硝酸7ルミ	0.2	なし	3.30	1	10	4	

【0004】まず、表1は本発明の要件を満足する実施 樹エーエロの結果を示したものであるが、いずれも研磨 速度が連くなり、しかも裏面性状に優れた研磨値が得る

れることが分かる。これに対し、素をに示す如く、有機 ホスホン酸素キレート性化合物を含有しない比较例;~ 50 9は、いずれも研磨速度が遅く、表面性状にも劣るもの 8

であった。

[0035]

【発明の効果】本発明の研磨用組成物は上記の様に構成

* されているので、研密速度が速く、しかも表面欠陥のない い高品質な鏡面仕上げ面を得ることができる点で非常に

30.

* 有用である。

プロントページの綴る

(72)発酵者 漢 公弘

受知県名古際市線医療服制字母B後153番 地 山口精研工業株式会社内 (72)発明者 大木 繁雄

受知果名古歷市線医略為町字母民後(53器

地 山口籍發工業株式会社内

(72)発明者 林 茂樹

爱知服名古쭕市線区略海町字母呂後153番

地 山口精研工業株式会社内

ドターム(参考) 50112 AA2A GA08 GA14

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

[発行日] 平成18年1月5日(2006.1.5)

【公開番号】特開2001-131535(P2001-131535A)

【公開日】平成13年5月15日(2001.5.15)

(出願番号) 特願平11-315059

[国際特許分類]

C 0 9 X	3/14	(2006.01)
GIIB	5/84	(2006.01)
[FI]		
C 0 9 K	3/14	5.50D
C 0 9 K	3/14	5 5 0 Z
G 1 1 B	5/84	A.

[手続補正書]

【提出日】平成17年11月14日(2005.11.14)

【手続補正1】

[補正対象書類名] 明細書

[補正対象項目名] 特許請求の範囲

【输正方法】変更

[補正の内容]

[特許請求の範囲]

【請求項1】 水、研磨剤粉末、及び有機ホスホン酸系キレート性化合物を含有することを特徴とする研磨用組成物。

【請求項2】 前記有機ホスホン酸系キレート性化台物は、ジエチレントリアミンベンクメチレンホスホン酸、ホスホノブクントリカルボン酸、ホスホノヒドロキシ酢酸、ヒドロキシエチルジメチレンホスホン酸、アミノトリスメチレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、及びこれらの塩よりなる群から選択される少なくとも一種である蓄求項1に記載の研磨用組成物。

【請求項3】 研磨用組成物全体に占める有機ホスホン酸系キレート性化合物の比率は合計で0、01~5質量%である請求項1または2に記載の研磨用組成物。

【簡求項4】 前記研磨剤粉末はアルミナである護求項1~3のいずれかに記載の研 磨用組成物。

【讃求項5】 前記アルミナの平均粒子径は0,02~5μmである讚求項4に記載の研薦用組成物。

【請求項 6】 - 頻磨用組成物全体に占めるアルミナの比率は1~30質量%である請求項4または5に記載の研磨用組成物。

【請求項<u>2</u>】 更に、研磨促進剤を含有するものである請求項 1 ~ <u>6</u> のいすれかに記載の研磨用組成物。

【請求項8】 前記研磨促進剤は、有機酸またはその塩、及び無機酸塩よりなる難から選択される少なくとも一種である請求項2に記載の研磨用組成物。

【請求項<u>9</u>】 研磨用組成物全体に占める研磨促進剤の比率は合計で0.01~10 質量%である請求項7または8に記載の研磨用組成物。

【請求項<u>10</u>】 前記有機酸は、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、またはグルコン酸である請求項8または9に記載の研磨用組成物。

【讀求項11】 p H値は2-6 である讀求項1-10 のいずれかに記載の研磨用組成物。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかに記載の研磨用組成物を用いて磁気ディ

スク面を研断する研磨方法。

【請求項13】 請求項12に記載の研磨方法を用いて研磨する工程を含む磁気ディ スク基板の製造方法。